



RE933-09

- Fibra dura di vetro epossido FR4 1,50 mm
- Doppia faccia 35 µm Cu
- Contatti metallizzati (PTH)
- Superficie Ni/Au chimico, rivestita con maschera di saldatura
- Circuito di adattamento per TSSOP 48
- Pitch: 0,50 mm (240 mil)
- Diametro del foro 1,00 mm
- Dimensioni 27,31 x 33,97 mm

N. modulo	Pitch	mil	Pin	Dimensioni (mm)
RE933-09	0,500 mm	19,6	48	6,100 (240 mil)